



SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan **955360**

(51) Kv.1k.6 - Int.c1.6

A 61F 13/46

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag **08.11.95**

(24) Aikupäivä - Löpdag **08.11.95**

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig **10.05.96**

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

09.11.94 SE 9403850 P

(71) Hakija - Sökande

1. Mölnlycke AB, 405 03 Göteborg, Sverige, (SE)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Wallström, Leif, Geteryggsgatan 14, 416 78 Göteborg, Sverige, (SE)

(74) Asiamies - Ombud: **Seppo Laine Oy**

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Absorboivan kappaleen päällysarkki ja menetelmä sen valmistamiseksi
Täckskikt för ett absorberande alster och förfarande för tillverkning därav

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Imukykyisiä tuotteita varten tarkoitettu päällysarkki (10) esitetään laminaatiksi, joka muodostuu ainakin ensimmäisestä kerroksesta (12) ja toisesta kerroksesta (14). Ensimmäinen kerros on tarkoitettu käyttäjään päin, kun tuote on käytössä, ja siinä on useita läpimeneviä reikiä (16), joita rajoittavat ylempi ympärys (18) ja alempi ympärys (20), nesteen päästämiseksi läpi toiseen kerrokseen (14). Toisessa kerroksessa on ensimmäisiä syvennyksiä (22), jotka on sovitettu siten, että ensimmäisen kerroksen (12) kunkin reiän alempi ympärys (20) on kohdakkain toisen kerroksen (14) vastaavan syvennyksen kanssa. Keksinnön kohteena on lisäksi menetelmä tällaisen päällyksarkin valmistamiseksi.

Ett för absorbenta artiklar avsett ytterark (10) visas som ett laminat, som är uppbyggt av åtminstone ett första skikt (12) och ett andra skikt (14). Det första skiktet är avsett att ligga emot en användare, då den absorbenta artikeln är i bruk, och uppvisar ett flertal genomgående hål (16) begränsade av en övre perimeter (18) och en undre perimeter (20) för att släppa vätska igenom till det andra skiktet (14). Det andra skiktet uppvisar första fördjupningar (22), vilka är anordnade så, att den undre perimeter (20) av vart hål i det första skiktet (12) ligger i linje med en motsvarande fördjupning i det andra skiktet (14). Uppfinningen avser vidare ett förfarande för att framställa ett dylikt ytterark.

